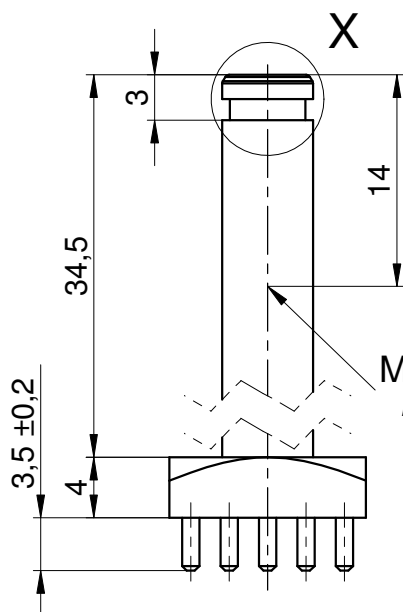
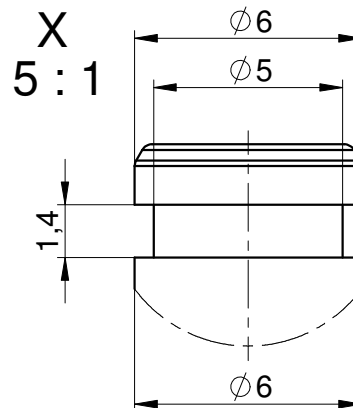
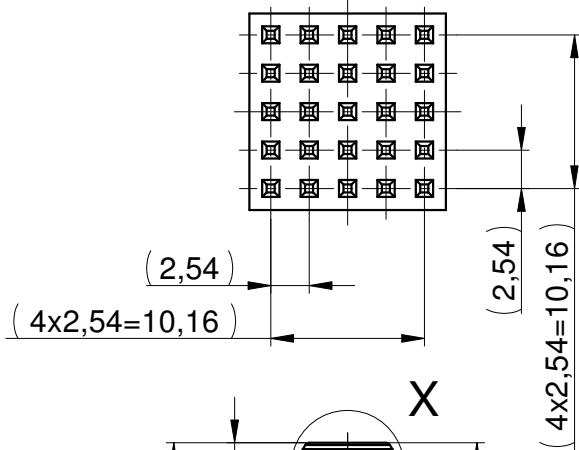


4

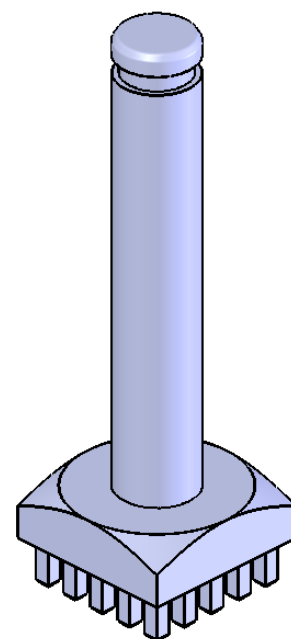
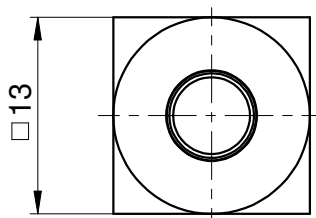
3

2

1



MP Oberflächenbehandlung
MP surface treatment



Execution: PRESS FIT
surface/coating Plating:

Cu/Ni2 Ag4 passivated
PC Board Patterns see: B-RM254-ET-a
weight: 14,64g
Surface imperfections due to electro
plating processing permitted!
Technical subject to change!

Auführung: EIMPRESSTECHNIK

Oberfläche: Cu/Ni2 Ag 4 passiviert

Mitgeltende Unterlagen für Bohrbild: B-RM254-ET-a

Gewicht: 14,64g

**B Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulässig!
Technische Änderungen vorbehalten!**



WÜRTH ELEKTRONIK
Intelligent Connecting Systems

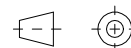
Werkstoff / material:

CuZn39Pb3

Maßstab /
scale: **2 : 1**

Ursprungszg.:
drawing derivation:

Freimaßtoleranz:
tolerance:



Benennung / denomination:

**Powerelement Stift Ø6,0
13-er, vollflächig, RM2,54 (4x)
passend für 6mm RADSOK**

Zeichnungsnummer / drawing number:

ICS-93325

Blatt
page

1

von
of

1

J	Legende angepasst	25.02.15	Haug		Datum / date	Name / name
J	Zeichnung angepasst	15.05.12	Geh	Bearb. / drawer	15.12.04	M.Galinec
I	Messpunktangabe	11.03.09	I.P.	Gepr. / auth.		
H	Oberfläche geändert	12.08.08	I.P.	geän. / mod.	25.02.15	W.Geck
D-G	Anpassung Amph. Ind.	15.05.06	Geh	Kunden- oder Lieferantennummer: Customer- or supplier part number:		
C	Maß hinzugefügt	28.06.05	Geh			
B	Kontur angepasst	21.03.05	Geh	Teilenummer: Supplier part number:		
Zust. index	Änderung modification	Datum date	Name name			

K93325

VERTRAULICH! ALLE RECHTE VORBEHALTEN. Weitergabe oder Vervielfältigung ohne vorherige schriftliche Zustimmung verboten.
Confidential! All rights reserve. Passing on or duplication without previous written agreement forbade.

4

3

2

1